体制図

組込みシステム産業振興機構
Embedded System Industry Promotion Organization ESIP

組織図

2025年4月1日現在

総会

理事会

企画運営委員会

理事長	西尾　章治郎　大阪大学前総長、大阪大学名誉教授
副理事長	小林　充佳　西日本電信電話株式会社　相談役 稲塚　徹　ダイキン工業株式会　常務専任役員 中谷　太郎　三菱電機株式会社　執行役員 営業本部 副本部長 兼 関西支社長 小川　立夫　パナソニック ホールディングス株式会社 執行役員 グループCTO
理事	理事一覧参照
企画運営委員長	小田 孝和　西日本電信電話株式会社 執行役員 デジタル改革推進部長

第１部会（教育事業）

ワーキンググループ

組込み適塾 塾長	大阪大学 大学院情報科学研究科 教授　楠本 真二
部会長	三菱電機株式会社　清水 広之
副部会長	ヤンマーホールディングス株式会社　松本 圭司 パーソルＡＶＣテクノロジー株式会社　土生 善夫

第２部会（ビジネス創出支援事業）

ワーキンググループ

部会長	ダイキン工業株式会社　加井 隆重
副部会長	株式会社経営情報センター　城 伸樹

企画広報部会

研究会

部会長	事務局　企画広報部長　森　勝
副部会長	事務局　事務局長　髙倉　豊

事務局　事務局長　髙倉　豊

参画　会員

支援

関西経済連合会

大阪大学

連携

産業技術総合研究所

近畿経済産業局